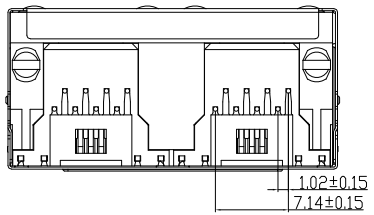
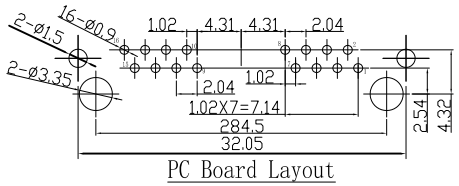
RoHS

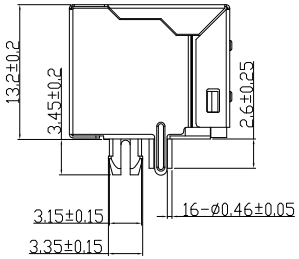


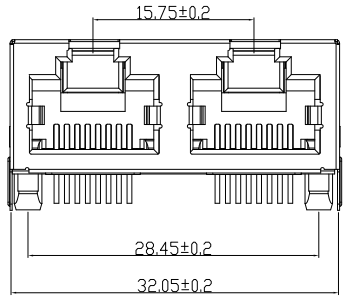


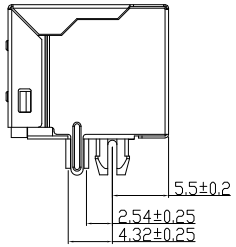
PC Board Layout

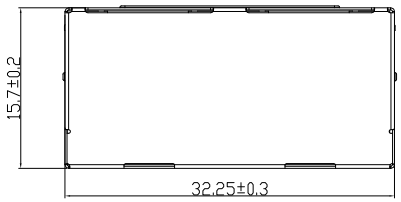
主要参数:

1.额度电压、电流:125V/1.5A max
2.接触电阻:40mΩ Max
3.绝缘电阻:500MΩMin
4.耐压测试:DC500Vfor 1 minute
5.盐雾测试:8±0.5H
6.焊接温度:260±5℃ 3±0.5s









其他要求

1.产品应无错装。漏装零件等现象;
2.零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象，表面镀层应光亮美观
3.未注尺寸公差为±0.15mm

序号	名称	材料	电镀	备注
3	外壳	黄铜	镀锡	
2	信号针	磷铜	接触点镀金	
1	塑座	PA66/PA46	黑（环保）	

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

标记	处数		更改文件号	签字	日期

设计	王丰	日期	21.07.08	标准化		日期	
校对	李攀进	日期	21.07.08	审定		日期	
工艺		日期					
审核	戴龙平	日期	21.07.08				

深圳市富港科技有限公司

视图

图样标记		重量	比例
共 页		第 页	

网络插座

RJ-056X-2-4